2022年度同济科技园“启帆计划”

报名表

企业名称：

通讯地址：

邮政编码：

电子信箱：

联系人：

联系电话：

申报日期：

上海同济科技园投资管理有限公司

二〇二二年

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业负责人 | | |  | | | | 职务 | |  | 职称 |  | | 学历 | | |  | |
| 企业类型 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人代码 | | |  | | | | | | | 注册号 | | | |  | | | |
| 注册资本  （万元） | | | 固定资产  （万元） | | | | | 流动资金  （万元） | | 资本构成（万元） | | | | | | | |
| 国有 | | 集体 | | | 境外 | | 个人 |
|  | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 企 业 情 况 | | （请主要从企业自主创新能力、产品与技术的市场前景，对国家的战略意义，企业在业内所处地位，学研结合的特点、企业的成长性，管理团队等方面进行描述，篇幅不够可附页）      负责人签字： 公章 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **经济情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2020年 | | | | | 2021年 | | | 2022年  （截至 月） | | | | |
| 企业总收入  （万元/年） | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 企业技术性收入  （万元/年） | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 高新产品销售收入  （万元/年） | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 研究开发经费  （万元/年） | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 税收  （万元/年） | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 利润  （万元/年） | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| **技术情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 专利号 | | | | 专利名称 | | | | | | 是否授权 | |
| 专利情况 | 发明专利 项 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 实用新型专利 项 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 外观设计专利 项 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | |
| 技术来源 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 新产品开发 项 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 主要核心技术  描述 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **其 他** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业历年获得政府支持情况  （项目名称、支持金额、支持方式） | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 希望从“启帆计划”得到的支持 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 上市预期 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 请提供以下材料：（此材料请在邮件附件中发送，并在材料名称中备注，建议附件单个文件不超过5M）   1. 个人照1张（用于制作上市培训《学员手册》等资料） 2. 营业执照副本扫描件 3. 企业商业计划书 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核意见 | | 初审  意见 | | 负责人签字： | | | | | | | | | | | | | |
| 复审  意见 | | 负责人签字： 公章 | | | | | | | | | | | | | |

联系人： 梁洁

上海同济科技园投资管理有限公司

地址：上海市杨浦区四平路1230号A1楼

电话：+86-21-65980270-237

传真：+86-21-65980246

手机：13321987059

邮箱：454520173@qq.com